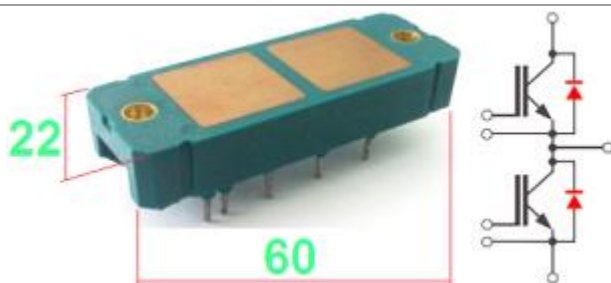




Green Pack

Ultra Compact and Reliable Power Package



High Current Density

Over 200°C
Operating Temperature

Fuji Electric propone un'ampia e rinnovata gamma di moduli di potenza IGBT, discreti IGBT, MOSFET e Diodi. Tali dispositivi usano materiali tradizionali (Si) così come quelli evoluti (SiC). Allo stesso modo vengono usate le tecnologie "state of the art" quali RB_IGBT, RC_IGBT integrate in package standardizzati EasyPack™, MiniSkip™, EconoPack™, HPM, PrimePack™ ed altri ancora.

Principali Caratteristiche Tecniche:

- Gamma di Tensione: 600V, 1200V, 1700V e 3300V
- Gamma di Corrente: da 8A a 3600A
- Gamma di Topologie: Chopper, 2Pack, 6/7Pack, 3Level-ANPC, PIM, IPM, Hybrid
- Tecnologie Dissipative: Thermal Interface Material, Pre-Pasted Modules
- Nuovi e più efficienti Package: **Green Pack**

**POWER
FORTRONIC**
Advanced Electronics Technology



18 SETTEMBRE 2014
81 EDIZIONE

BOLOGNA



Per richiedere documentazione tecnica, disponibilità, campioni o ulteriori informazioni sui prodotti commercializzati, scrivete a info@consystem.it

CONSYSTEM Srl - www.consystem.it - tel. 02-4241471- fax. 02-42291305

Se desidera cancellarsi dall'invio della Newsletter, inserisca il Suo indirizzo e-mail all'interno del messaggio che vorrà cortesemente inviare a support@consystem.it